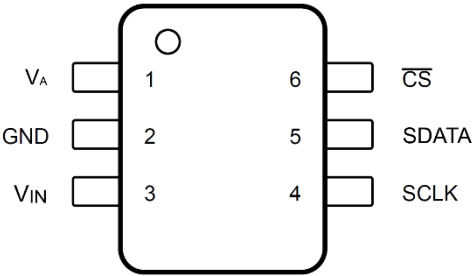


XC101S101E—10 位高精度高速率 3.3V-4.8V 工作电压 800-1000KSPS 模数转换器(ADC)

1.主要技术参数

- XC101S101E: 3.3V 至 4.8V 单电源供电
- 10 位分辨率，无失码
- 微分非线性误差(DNL): $\pm 1\text{LSB}$
- 积分非线性误差(INL): $\pm 1\text{LSB}$
- 信噪比失真(SNR): 61dB @100 KHz
- 总谐波失真(THD): -78dB @100 KHz
- XC101S101E 采样率: 800 – 1000 KSPS
- SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容串行接口
- 无流水线周期延迟
- 省电模式
- 单极单通道输入，0 V 至 V_A 范围
- 6 引脚 SOT-23 封装

2.引脚配置



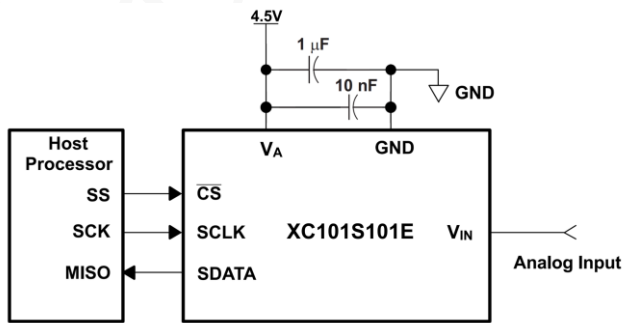
引脚图

引脚		描述
名称	序号	
V_A	1	电源输入也类似于 ADC 的基准电压。
GND	2	模拟输入信号接地。所有模拟和数字信号都以此引脚为基准。
V_{IN}	3	模拟信号输入。信号范围为 0 V 至 V_A 。
SCLK	4	串行时钟输入。该时钟直接控制转换和读出过程。
SDATA	5	串行数据输出。
$\overline{CS}$	6	片选信号，低电平有效。

3.典型连接

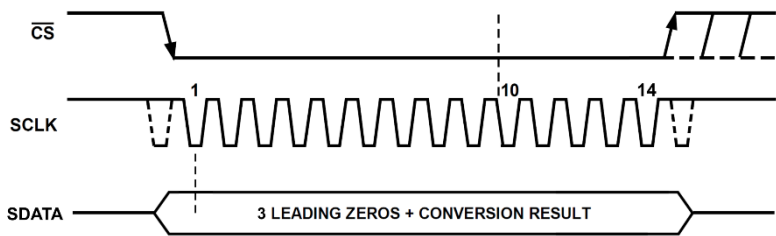
XC101S101E 的典型连接电路，请参见下图。电源应来自稳定的供电设备，如 LDO。1 μ F 和 10nF 耦合电容应尽可能靠近 XC101S101E 引脚。始终将 V_A 电源设置为大于或等于最大 V_{IN} 输入信号，以避免最大转换码饱和。

XC101S101E—10 位高精度高速率 3.3V-4.8V 工作电压 800-1000KSPS 模数转换器(ADC)



电路连接图

4.时序图



时序图

在 $\overline{CS}$ 引脚降低时并提供串行时钟 SCLK 信号，XC101S101E 即可启动一个转换周期，如图所示。设备在转换过程中输出数据，数据都是 MSB 格式，在 3 个前导零后输出 10 位转换后的数据。在 SCLK 的第 14 个下降沿，SDATA 进入三态，转换周期结束。

$\overline{CS}$ 在 14 个时钟 SCLK 过后拉高，直到 SDATA 进入三态后的时间 1 μ s 结束，再次将 $\overline{CS}$ 拉低即可开始下一次转换。

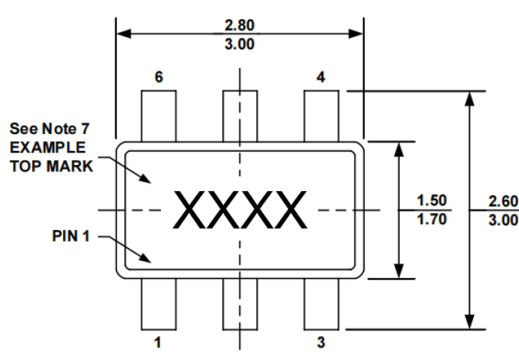
5.省电模式

XC101S101E 具有自动断电功能。在关闭所有电路之后，转换器在这种模式下通常只消耗很小的电流。当出现 $\overline{CS}$ 下降沿时，设备自动唤醒。然而，只有当 SCLK 的第三个下降沿出现，所有的功能块才完全启动。经过 XC101S101E 的 SCLK 的第 14 个下降沿，设备检测到转换结束，设备就会又自动断电。如果 $\overline{CS}$ 在 10 个 SCLK 之前被拉高，XC101S101E 就会中止正在进行的数据转换过程，转换器将强迫进入断电模式，并且在接下来的一次转换中没有有效数据。

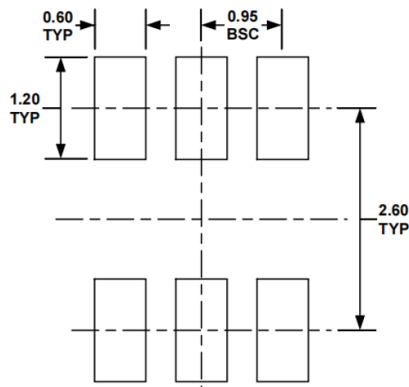
SCLK 的频率越高，转换器在固定吞吐率下消耗的功耗就越低，因为在固定的时间段内转换时间越短，即转换器在每个转换周期中更多地处于自动断电模式。对于特定的 SCLK 频率，采样时间（ $\overline{CS}$ 下降沿到 SCLK 的第三个下降沿）和转换时间（三个前导零加上 10 个 SCLK 周期）是固定的，所以较低的吞吐量时（即总的转换周期延长）增加了断电所占的时间比例，从而使功耗降低。

XC101S101E—10 位高精度高速率 3.3V-4.8V 工作电压 800-1000KSPS 模数转换器(ADC)

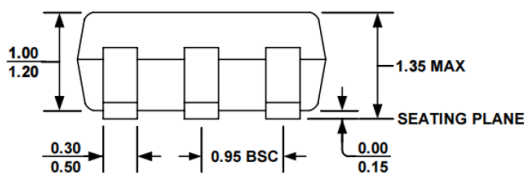
6.封装示意图



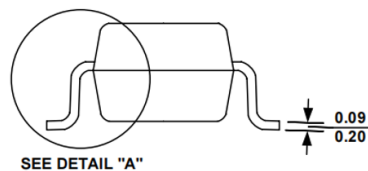
TOP VIEW



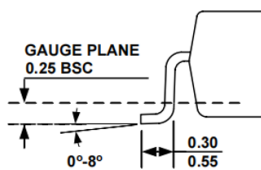
RECOMMENDED LAND PATTERN



FRONT VIEW



SIDE VIEW



DETAIL "A"

NOTE:

- 1) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- 2) PACKAGE LENGTH DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSION OR GATE BURR.
- 3) PACKAGE WIDTH DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION.
- 4) LEAD COPLANARITY (BOTTOM OF LEADS AFTER FORMING) SHALL BE 0.10 MILLIMETERS MAX.
- 5) DRAWING CONFORMS TO JEDEC MO-178, VARIATION AB.
- 6) DRAWING IS NOT TO SCALE.
- 7) PIN 1 IS LOWER LEFT PIN WHEN READING TOP MARK FROM LEFT TO RIGHT, (SEE EXAMPLE TOP MARK)

7.注意事项

1. 拆封的 IC、管装 IC 等必须放在干燥柜内储存，干燥柜内湿度<20% R.H。
2. 存取后都以静电包装防护袋保存元件。
3. 防静电损伤：器件为静电敏感器件，传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
4. 用户在使用前应进行外观检查，电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可采去氧化手段对电路进行处理，处理完成电路必须在 12 小时内完成焊接。